



대덕전자 (주)
2021년 4분기 경영실적

2022. 03

Disclaimer

본 자료는 2021년 4분기 및 연간실적에 대한 외부감사인의 회계 검토가 완료되지 않은 상태에서 **이해관계자 여러분의 편의를 위하여 작성** 되었습니다.

또한, 내용에서 언급하는 미래에 대한 예측 정보는 투자자 편의를 위한 참고사항으로, 향후 경영환경과 시장의 변화에 따라 **차이가 발생할 수 있음** 을 양해 바랍니다.

당사는 본 자료와 관련하여 투자자에 대한 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다. 아울러 당사는 **이해관계자 여러분의 독립적인 판단에 의하여 투자** 가 이루어 질 것을 신뢰 합니다.

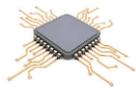
본 자료의 재무정보는 **K-IFRS 별도기준** 으로 작성 되었습니다.

회사개요 및 사업소개

[회사개요]

회사명	대덕전자 (주)
대표	신영환
설립일	2020년 5월 1일 (회사분할) ※최초설립 : 1972년 8월
신규상장일	2020년 5월 21일 ※최초상장 : 1987년
자산규모	9,464억 (2021.12)
임직원수	2,573명 (2021.12)
본사위치	경기도 안산시 단원구 강촌로 230
해외거점	대덕 베트남

[사업소개]



반도체 패키지



모듈/SiP



MLB



AI Processor AP & Controller Nand Flash DRAM

· 메모리 및 비메모리 用 기판



Wearable Sensor Camera Module AiP

· 웨어러블, 센서, 모듈 用 기판



Probe Card TESTER (semicon) Repeater Optical Transmission

· Tester 및 N/W 用 기판

'21년 4분기 실적

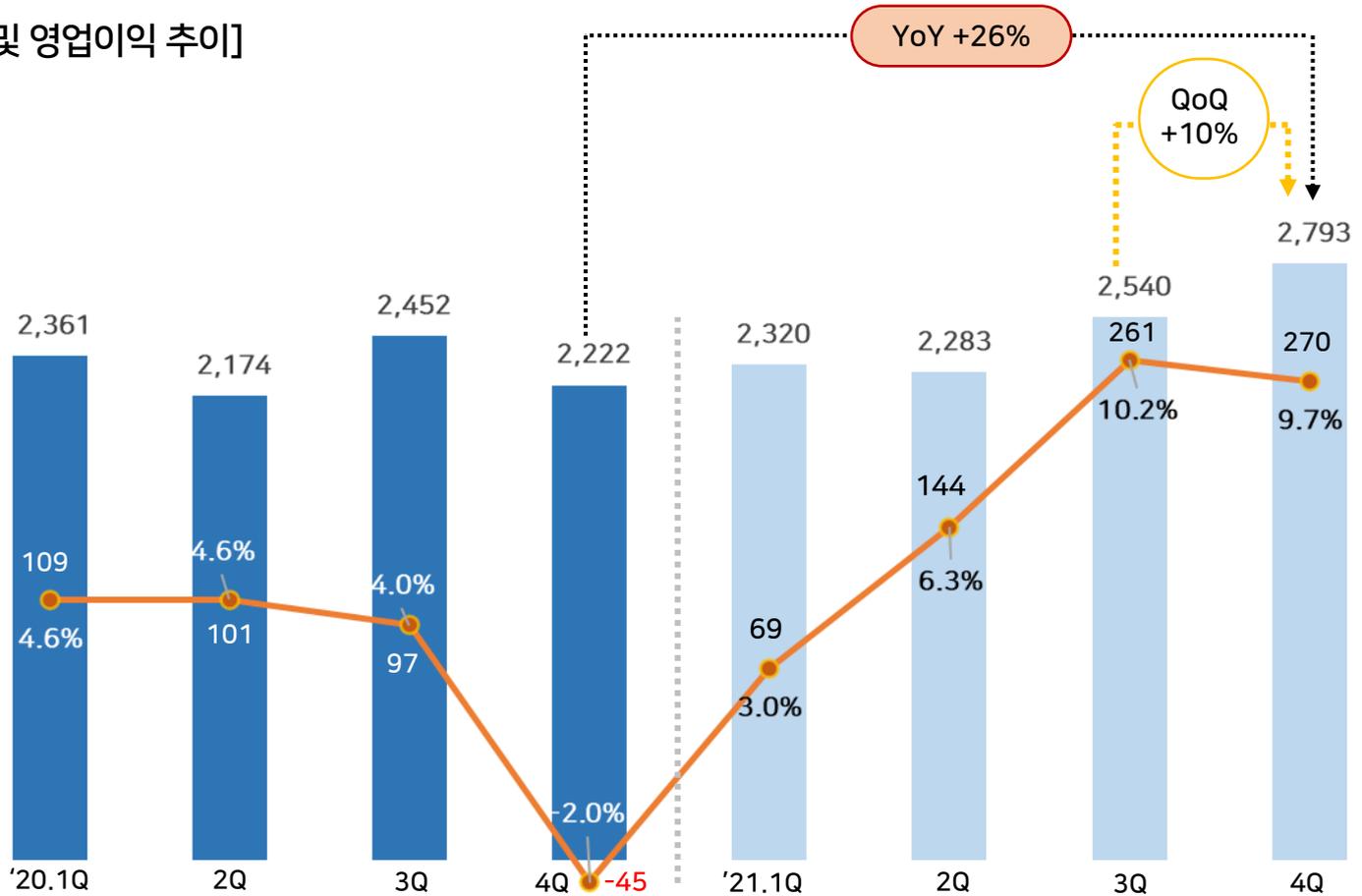
- 매출 : 메모리용 반도체 수요증가 및 FCBGA, FCCSP 등 고부가제품 실적확대
- 손익 : 고부가가치 반도체 기판 확대 및 저수익 모델 축소에 따른 포트폴리오 개선

[분기별 매출액 및 영업이익 추이]

단위: 억원, %

- 매출액
- 영업이익(율)

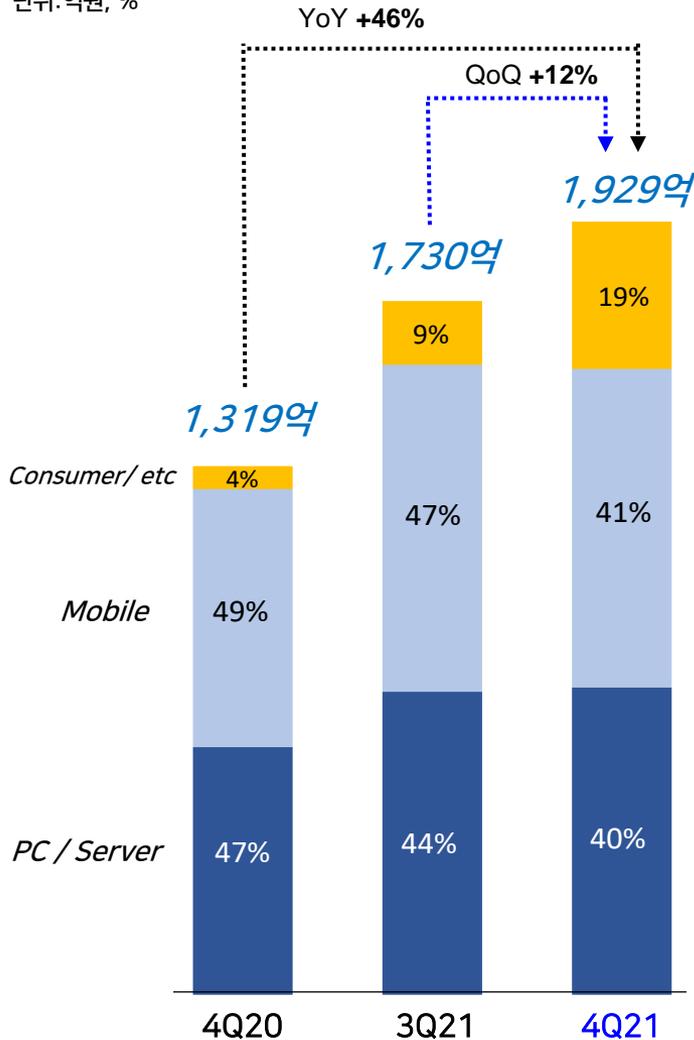
[별도기준]



※ 2020년 5월 이전 실적사항은 투자자 편의를 위해 사업연속성 기준으로 작성함

반도체 패키지 '21년 4Q 실적 및 '22년 1Q 예상

단위: 억원, %



•'21년 4분기

FCBGA 매출성장 가시화

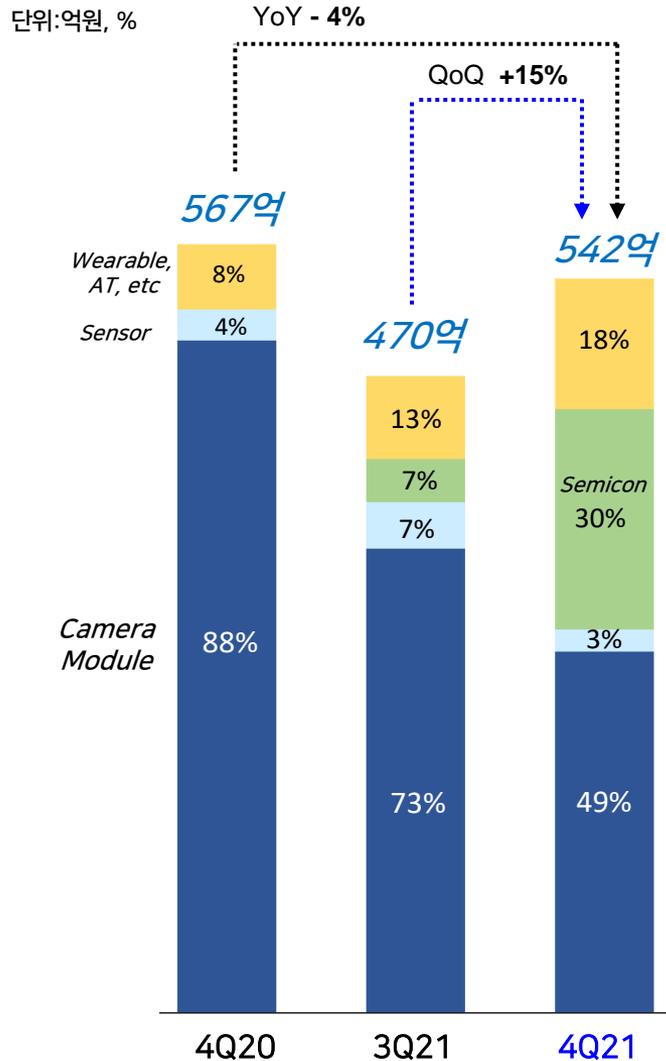
- 고부가가치 기판 (FCBGA, FCCSP) 매출증가
- 메모리 반도체 向 수요 지속강세
- 포트폴리오 고부가가치 진행 (ASP향상, 비메모리비중 34%)

•'22년 1분기

포트폴리오 고부가가치 효과 기대

- 글로벌 고객 다변화 및 수주 확대를 통한 지속성장
- High-End급 패키지기판 확대 (FCBGA, FCCSP)
- 메모리 반도체 向 고부가가치화

모듈 / SiP '21년 4Q 실적 및 '22년 1Q 예상



• '21년 4분기

포트폴리오 고도화를 통한 수익기반 개선

- 메모리 반도체向 매출 증대
- 저수익 연성기판 축소
- 제품별 수익성 제고 (Camera Module)

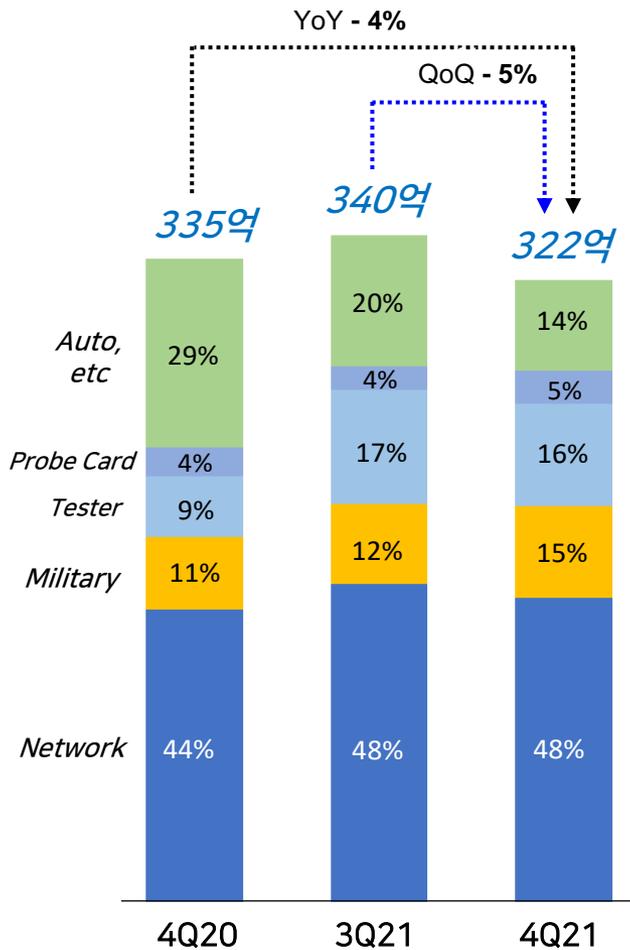
• '22년 1분기

반도체 패키지 공장으로 조기전환

- 성장 포트폴리오 혁신 (연성기판 → 반도체 패키지)
- 반도체 패키지 기술 중심 시장 확대
- 생산성 혁신으로 공장효율화 가속

MLB '21년 4Q 실적 및 '22년 1Q 예상

단위: 억원, %



•'21년 4분기

제품 포트폴리오 지속개선

- 수익 중심의 제품구조 개선 추진 (Datacom)
- 반도체 시장수요에 따른 수주 지속 (Probe Card, Tester)
- 글로벌 시장 개척 강화 (High-End 제품)

•'22년 1분기

경쟁력 강화 및 고객 다변화

- 글로벌 고객向 신규모델 대응 (N/W)
- 반도체 관련장비向 지속 개발 (검사장비 등)
- 포트폴리오 개선을 통한 실적 향상 (Automotive ↓)

요약재무제표 (별도기준)

[재무상태표]

단위:억원

구분	20.4Q	21.3Q	21.4Q	QoQ	YoY
□ 자산총계	7,974억	8,470억	9,464억	12%	19%
유동자산	2,526억	2,763억	3,621억	31%	43%
현금 및 현금성자산	204억	10억	757억	7460%	271%
기타 금융상품	2억	2억	0억	-30%	-30%
매출채권 등	1,362억	1,647억	1,662억	1%	22%
비유동자산	5,448억	5,706억	5,843억	2%	7%
□ 부채총계	1,547억	1,722억	2,576억	50%	67%
유동부채	1,447억	1,542억	1,810억	17%	25%
비유동부채	100억	180억	766억	326%	667%
부채비율	24.1%	25.5%	37.4%		
□ 자본총계	6,427억	6,747억	6,888억	2%	7%
자본금	257억	257억	257억		

[손익계산서]

단위:억원

구분	20.4Q	21.3Q	21.4Q	QoQ	YoY	2021.12
매출액	2,222억	2,540억	2,793억	10%	26%	9,936억
BGA/FC	1,319억	1,730억	1,929억	12%	46%	6,608억
Module SiP	567억	470억	542억	15%	-4%	1,980억
MLB	335억	340억	322억	-5%	-4%	1,348억
영업이익	-45억	260억	270억	4%	흑전	744억
%	-2.0%	10.2%	9.7%			7.5%
세전이익	-232억	300억	272억	-9%	흑전	815억
당기순이익	-208억	231억	207억	-10%	흑전	684억
%	-9.4%	9.1%	7.4%			6.9%
EBITDA	150억	492억	519억	5%	246%	1,693억
%	6.8%	19.4%	18.6%			17.0%

ESG 현황



환경안전

- ISO 14001, ISO 45001 인증
- 안전보건 전담조직 구축
- 온실가스 정보공개 (CDP)
- 환경정보 공개 (환경정보공개 시스템)



사회책임

- 공정거래이행 표창 (공정거래위원회)
- 가족친화기업 인증 (여성가족부)
- 인권보호 활동 (의식고취 및 예방)
- 지역사회 후원 (장애인, 청소년)



지배구조

- 이사회 중심 경영
- 안정적 배당 유지
- 컴플라이언스 조직 강화
- ESG 협의체 운영

□ 21년 상반기 'AA', 21년 하반기 'A' 등급 [서스틴 베스트]

- 감사합니다 -